

## 产品特性

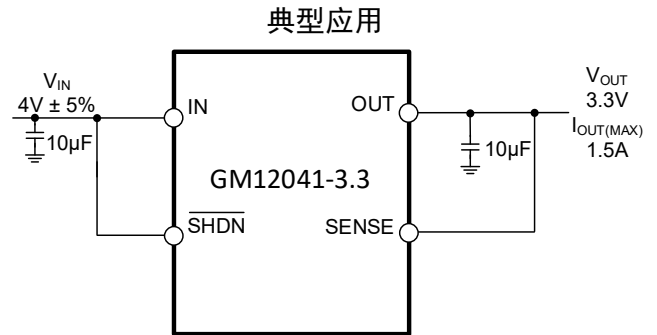
优化快速瞬态响应  
输出电流：1.5A  
压差电压：1.5A 时为 160mV  
低噪声：9.8 $\mu$ V<sub>RMS</sub>（10Hz 至 100kHz）  
电源抑制比：75dB/62dB（100Hz/100kHz）  
1mA 静态电流  
宽输入电压范围：1.9V 至 20V  
压差模式下静态电流小  
固定输出电压：1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V  
1.20V 或 1.21V 至 20V 的可调输出  
<1 $\mu$ A 关机时的静态电流  
支持最小 10 $\mu$ F 输出电容稳定  
支持陶瓷输出电容稳定  
热限制

## 应用

医学和影像应用  
开关电源级联稳压器

## 概述

GM12041 是一款低压差稳压器，专为快速瞬态响应而优化。该装置能够提供 1.5A 的输出电流，典型压降为 160mV。工作静态电流为 1mA，关机时降至 1 $\mu$ A 以下，同时压差模式下静态电流控制良好。除了快速瞬态响应外，GM12041 还具有 9.8 $\mu$ V<sub>RMS</sub> 的低输出电压噪声和高达 75dB 的电源纹波抑制比，这使得该器件非常适合敏感的射频电源和医疗影像应用。



输出电压范围为 1.21V 至 20V。GM12041 稳压器稳定，输出电容低至 10 $\mu$ F。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 的固定输出电压，以及 1.20V 或 1.21V 参考电压的可调输出电压。GM12041 稳压器有 5 引脚 TO-263、8 引脚 SOIC、16 引脚 TSSOP-16，可工作在 -55°C - +125°C 温度范围。

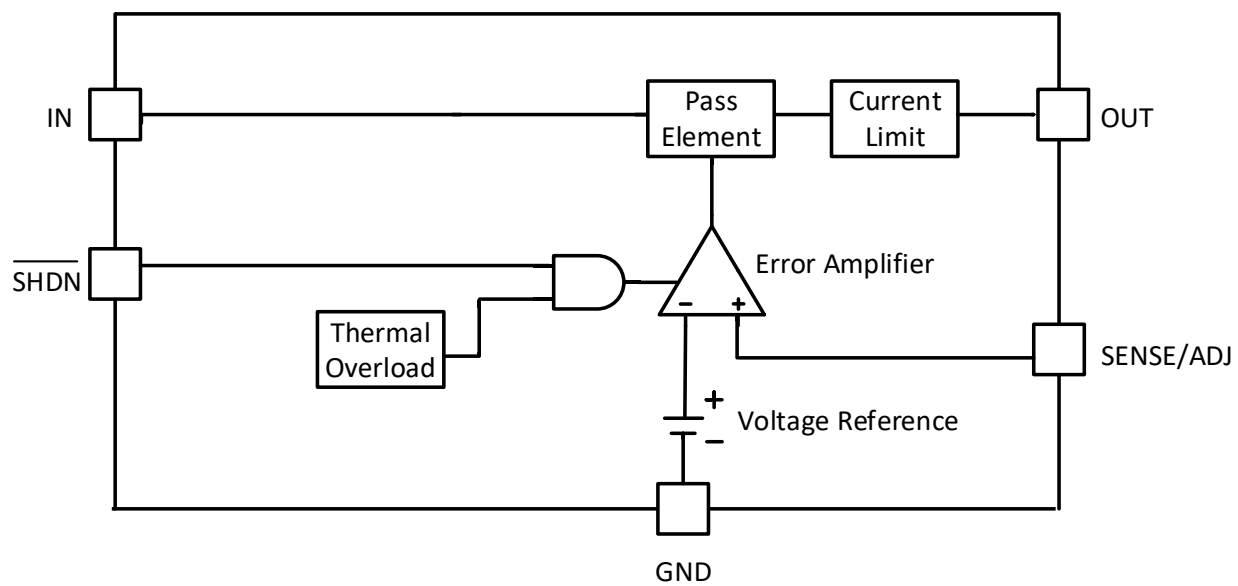
目录

产品特性 .....	1	输出电压噪声 .....	13
应用 .....	1	过载恢复 .....	13
典型应用 .....	1	欠压锁定 (UVLO) .....	13
概述 .....	1	过温保护 (OTP) .....	13
目录 .....	2	应用信息 .....	14
版本历史 .....	2	输出电压设置 .....	14
方框图 .....	3	电源建议 .....	14
引脚配置及功能描述 .....	4	压差电压 .....	14
绝对最大额定值 .....	7	输入和输出电容选择 .....	14
热阻 .....	8	散热注意事项 .....	14
电气特性 .....	9	外形尺寸 .....	15
工作原理 .....	10	订购指南 .....	20

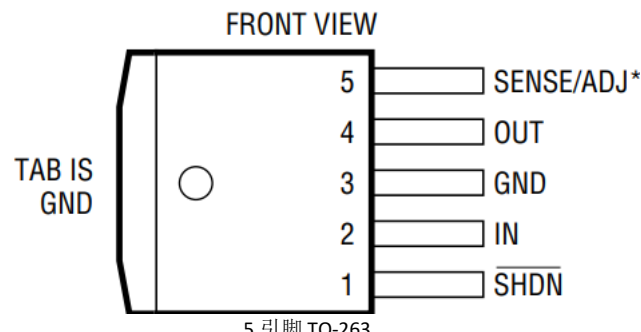
版本历史

- 6/23—Rev. 0
- 初稿
- 9/23—Rev. A
- 修改电气特性 $\overline{\text{SHDN}}$  引脚电流单位
- 10/23—Rev. B
- 增加订购指南型号 GM12041AHZ-5-RL 和 GM12041ARDZ-5-R7
- 12/23—Rev. C
- 增加订购指南型号 GM12041MHZ-RL, GM12041MREZ-R7 和 GM12041MRDZ-R7
- 5/25—Rev. D
- 增加订购指南型号 GM12041AKCZ-1.5-R7
- 6/25—Rev. E
- 增加 MSOP-8 封装和型号 GM12041ARHZ-R7

## 方框图



引脚配置及功能描述



5 引脚 TO-263  
裸露焊盘必须焊接到 PCB 上  
图 2 引脚配置

表 1. 引脚功能说明

引脚名	引脚号	描述
SHDN	1	关机引脚。将此引脚拉至高电平可以使能器件。 将此引脚拉至低电平可禁用该器件。如果不需要使能功能，则必须将此引脚连接到 IN。
IN	2	输入引脚。从 IN 引脚到地需要一个 10μF 或者更大的陶瓷电容（7μF 或更大的电容）来降低输入的阻抗。将输入电容尽可能放置在靠近输入的位置。相关详细信息，请参考 <a href="#">输入和输出电容选择</a> 。
GND	3	地。
OUT	4	稳压输出引脚。为了保持稳定性，需要在该引脚到 GND 之间（尽可能靠近引脚）放置一个 10μF 或更大的陶瓷电容器，将 OUT 引脚到负载的阻抗降至最低。相关详细信息，请参考 <a href="#">输入和输出电容选择</a> 。
SENSE/ADJ	5	反馈引脚连接到误差放大器。SENSE 引脚用于固定输出电压版本。ADJ 引脚电压相对于地为 1.21V，外部可调输出电压范围为 1.21V 至 20V。
EPAD		裸露焊盘。将此焊盘连接到大面积接地层。 本焊盘内部连接到 GND。

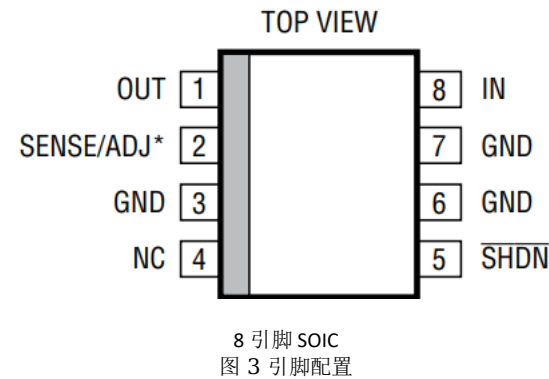


表 2. 引脚功能说明

引脚名	引脚号	描述
OUT	1	稳压输出引脚。为了保持稳定性，需要在该引脚到 GND 之间（尽可能靠近引脚）放置一个 10μF 或更大的陶瓷电容器，将 OUT 引脚到负载的阻抗降至最低。相关详细信息，请参考 <a href="#">输入和输出电容选择</a> 。
SENSE/ADJ	2	反馈引脚连接到误差放大器。SENSE 引脚用于固定输出电压版本。ADJ 引脚电压相对于地为 1.21V，外部可调输出电压范围为 1.21V 至 20V。
GND	3, 6, 7	地。
NC	4	不连接。
SHDN	5	关机引脚。将此引脚拉至高电平可以使能器件。将此引脚拉至低电平可禁用该器件。如果不需要使能功能，则必须将此引脚连接到 IN。
IN	8	输入引脚。从 IN 引脚到地需要一个 10μF 或者更大的陶瓷电容（7μF 或更大的电容）来降低输入的阻抗。将输入电容尽可能放置在靠近输入的位置。相关详细信息，请参考 <a href="#">输入和输出电容选择</a> 。

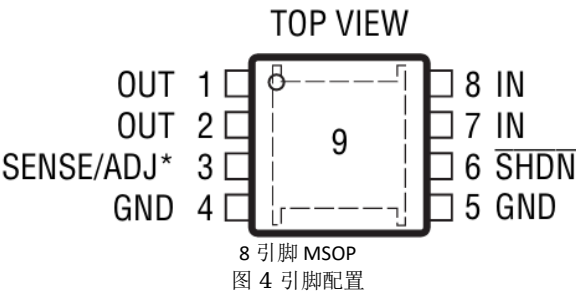
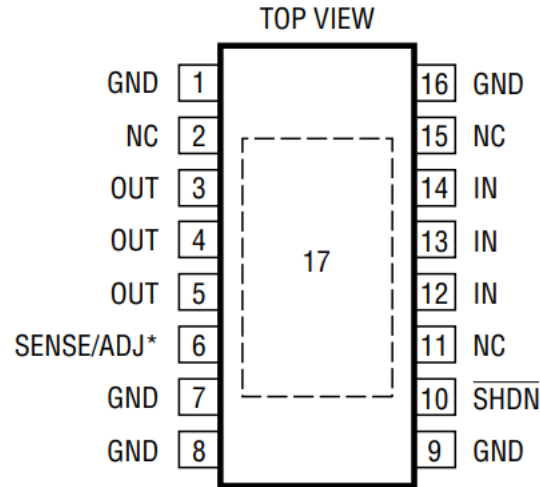


表 3. 引脚功能说明

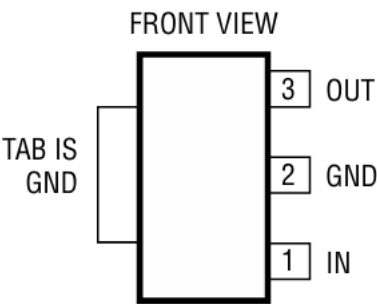
引脚名	引脚号	描述
OUT	1, 2	稳压输出引脚。为了保持稳定性，需要在该引脚到 GND 之间（尽可能靠近引脚）放置一个 10μF 或更大的陶瓷电容器，将 OUT 引脚到负载的阻抗降至最低。相关详细信息，请参考 <a href="#">输入和输出电容选择</a> 。
SENSE/ADJ	3	反馈引脚连接到误差放大器。SENSE 引脚用于固定输出电压版本。ADJ 引脚电压相对于地为 1.21V，外部可调输出电压范围为 1.21V 至 20V。
GND	4, 5	地。
SHDN	6	关机引脚。将此引脚拉至高电平可以使能器件。将此引脚拉至低电平可禁用该器件。如果不需要使能功能，则必须将此引脚连接到 IN。
IN	7, 8	输入引脚。从 IN 引脚到地需要一个 10μF 或者更大的陶瓷电容（7μF 或更大的电容）来降低输入的阻抗。将输入电容尽可能放置在靠近输入的位置。相关详细信息，请参考 <a href="#">输入和输出电容选择</a> 。
EPAD	9	裸露焊盘。将此焊盘连接到大面积接地层。本焊盘内部连接到 GND。



裸露焊盘必须焊接到 PCB 上  
图 5 引脚配置

表 4. 引脚功能说明

引脚名	引脚号	描述
GND	1, 7, 8, 9, 16	地。
NC	2, 11, 15	不连接。
OUT	3, 4, 5	稳压输出引脚。为了保持稳定性，需要在该引脚到 GND 之间（尽可能靠近引脚）放置一个 10 $\mu$ F 或更大的陶瓷电容器，将 OUT 引脚到负载的阻抗降至最低。相关详细信息，请参考 <a href="#">输入和输出电容选择</a> 。
SENSE/ADJ	6	反馈引脚连接到误差放大器。SENSE 引脚用于固定输出电压版本。ADJ 引脚电压相对于地为 1.21V，外部可调输出电压范围为 1.21V 至 20V。
$\overline{\text{SHDN}}$	10	关机引脚。将此引脚拉至高电平可以使能器件。 将此引脚拉至低电平可禁用该器件。如果不需要使能功能，则必须将此引脚连接到 IN。
IN	12, 13, 14	输入引脚。从 IN 引脚到地需要一个 10 $\mu$ F 或者更大的陶瓷电容（7 $\mu$ F 或更大的电容）来降低输入的阻抗。将输入电容尽可能放置在靠近输入的位置。相关详细信息，请参考 <a href="#">输入和输出电容选择</a> 。
EPAD	17	裸露焊盘。将此焊盘连接到大面积接地层。 本焊盘内部连接到 GND。



3 引脚 SOT-223  
裸露焊盘必须焊接到 PCB 上  
图 6 引脚配置

表 5. 引脚功能说明

引脚名	引脚号	描述
IN	1	输入引脚。从 IN 引脚到地需要一个 10μF 或者更大的陶瓷电容（7μF 或更大的电容）来降低输入的阻抗。将输入电容尽可能放置在靠近输入的位置。相关详细信息，请参考 <a href="#">输入和输出电容选择</a> 。
GND	2	地。
OUT	3	稳压输出引脚。为了保持稳定性，需要在该引脚到 GND 之间（尽可能靠近引脚）放置一个 10μF 或更大的陶瓷电容器，将 OUT 引脚到负载的阻抗降至最低。相关详细信息，请参考 <a href="#">输入和输出电容选择</a> 。
EPAD		裸露焊盘。将此焊盘连接到大面积接地层。本焊盘内部连接到 GND。

绝对最大额定值

表 6:

参数	额定值
IN, $\overline{\text{SHDN}}$ 至 GND	-0.3 V to +22 V
OUT 至 GND	-0.3 V to +22 V
SENSE/ADJ 至 GND	-0.3 V to +6 V
存储温度范围	-65°C to +150°C
工作温度范围	-40°C to +125°C
M Grade	-55°C to +125°C
焊接条件	JEDEC J-STD-020

达到或者高于最大额定值下的应用可能会对产品造成永久性损坏。上表只是一个参考额定压力等级。不建议产品在上表所示条件，或高于上表所示条件的运行，长时间超过最大运行条件的运行可能会影响产品的可靠性。

热阻

$\theta_{JA}$  适用于最坏情况，即器件焊接在电路板上以实现表贴封装。

表 7:

封装类型	$\theta_{JA}$	单位
5 引脚 TO-263	30	°C/W
8 引脚 SOIC	67	°C/W
16 引脚 TSSOP	38	°C/W
8 引脚 MSOP	60	°C/W
3 引脚 SOT-223	50	°C/W



## 电气特性

除非另有说明,  $V_{IN}$  = 最大值( $V_{OUT} + 0.5V, 1.9V$ ),  $C_{IN} = 10\mu F$ ,  $C_{OUT} = 10\mu F$ ,  $V_{OUT(nom)}^{(1)} = 1.21V$ ,  $I_{OUT} = 10mA$ ,  $T_J = -55^{\circ}C$  to  $+125^{\circ}C$  (对于最小/最大值规格),  $T_A = 25^{\circ}C$  (对于典型规格)。

表 8.

符号	参数	测试条件/注释	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{UVLO\_RISING}$	IN UVLO 上升阈值	$V_{IN}$ 上升		1.75	1.89	V
$V_{UVLO\_FALLING}$	IN UVLO 下降阈值	$V_{IN}$ 下降	1.55	1.68		V
$I_{GND}$	GND 引脚电流	$I_{LOAD} = 0mA$		0.9	1.7	mA
		$I_{LOAD} = 100mA$		1.4	2.2	
		$I_{LOAD} = 1.5A$		2.7	3.9	
$I_{SHUTDOWN}$	关机电流	$V_{IN} = 6V, V_{SHDN} = 0V, T_J = 25^{\circ}C$		0.9	10	$\mu A$
$V_{ADJ}$	ADJ 引脚精度	$1.9V < V_{IN} < 20V, 1mA < I_{LOAD} < 1.5A$	1.18	1.21	1.24	V
		GM12041ARHZ-R7	1.17	1.2	1.23	V
$V_{SENSE}$	固定输出电压精度	最大值( $V_{OUT} + 0.5V, 1.9V$ ) $< V_{IN} < 20V$ , $1mA < I_{LOAD} < 1.5A$	-2		2	%
$\Delta V_{OUT\_LINE}$	输入电压调节	$V_{IN}$ = 最大值( $V_{OUT} + 0.5V, 1.9V$ ) to 20 V, $I_{LOAD} = 10mA$		2	8	mV
$\Delta V_{OUT\_LOAD}$	负载调节	$1mA \leq I_{OUT} \leq 1.5A$		3	15	mV
$V_{DO}$	压差电压	$V_{IN} = 3.3V, I_{OUT} = 100mA, V_{FB} = 0.5V - 3\%$		70	146	mV
		$V_{IN} = 3.3V, I_{OUT} = 1.5A, V_{FB} = 0.5V - 3\%$		160	270	
$I_{LIM}$	输出电流限制	$V_{OUT}$ 外加 $0.9 \times V_{OUT(nom)}$ , $V_{IN} = V_{OUT(nom)} + 0.5V$		2.2		A
$V_{SHDN\_IL}$	$\overline{SHDN}$ 引脚低电平输入电压	$V_{IN} = 20V, T_J = 25^{\circ}C$	0.49	0.75		V
$V_{SHDN\_IH}$	$\overline{SHDN}$ 引脚高电平输入电压			0.79	1.1	V
$I_{SHDN}$	$\overline{SHDN}$ 引脚电流			50	750	nA
PSRR	电源纹波抑制	$f = 100Hz, V_{OUT} - V_{OUT} = 1V, I_{LOAD} = 1.5A$		80		dB
		$f = 10kHz, V_{OUT} - V_{OUT} = 1V, I_{LOAD} = 1.5A$		75		
$V_N$	输出电压噪声	带宽 = 10 Hz to 100 kHz, $I_{OUT} = 1.5A$		9.8		$\mu V_{RMS}$
$T_{SD}$	热关断温度	关机阈值, 温度上升		155		$^{\circ}C$
$T_{SD\_HYS}$		开机阈值, 温度下降		15		$^{\circ}C$

- (1)  $V_{OUT(nom)}$  是可编程引脚中计算得出的 $V_{OUT}$ 目标值。在可调配置中,  $V_{OUT(nom)}$ 是由外部反馈电阻设置的预期 $V_{OUT}$ 值。
- (2) 当器件连接到FB引脚上的外部反馈电阻时, 不包括外部

电阻容差。

- (3) 本器件未在 $V_{IN} > V_{OUT} + 1.7V$  and  $I_{OUT} = 1.5A$ 条件下测试过, 因为功耗大于封装的最高额定值。

## 典型性能参数

除非另有说明,  $V_{IN} = \max(V_{OUT} + 0.5V, 1.9V)$ ,  $I_{OUT}=10mA$ ,  $C_{IN} = 10\mu F$ ,  $C_{OUT} = 10\mu F$ 。

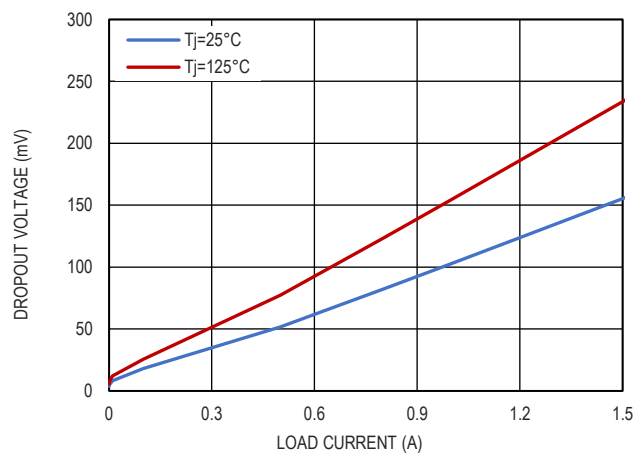


图 7. 压差电压和负载电流的关系

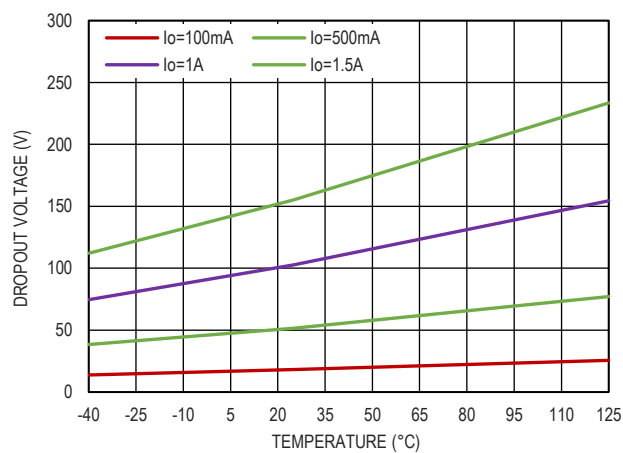


图 8. 压差电压和温度的关系

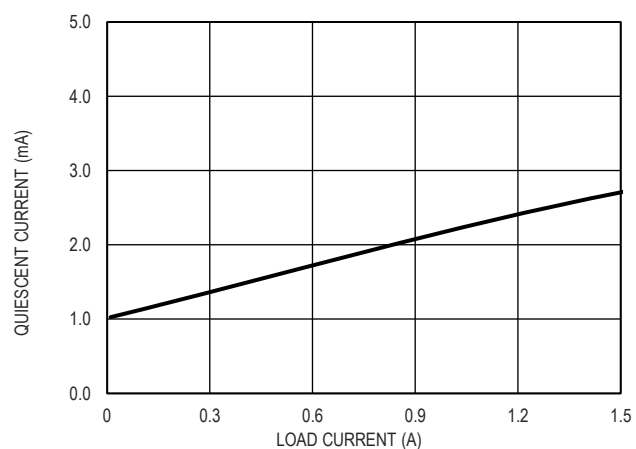


图 9. 静态电流和负载电流的关系

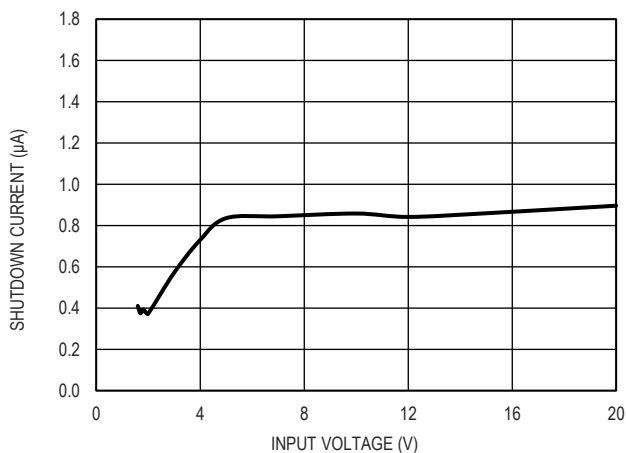


图 10. 关机电流和输入电压的关系

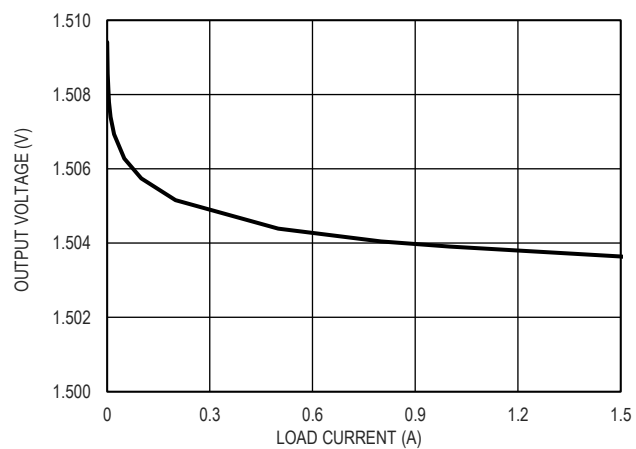


图 11. 1.5V 输出电压和负载电流的关系

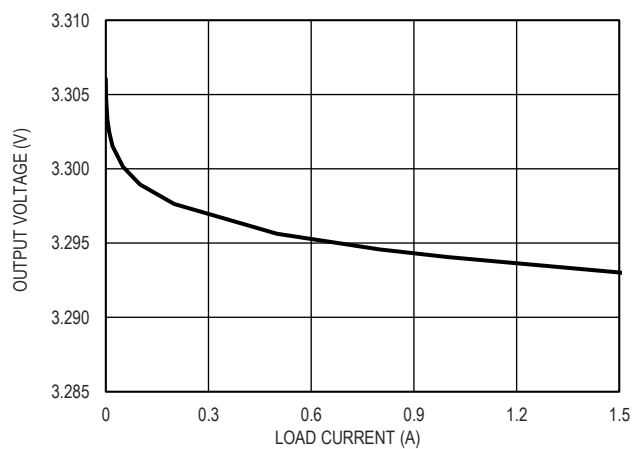


图 12. 3.3V 输出电压和负载电流的关系

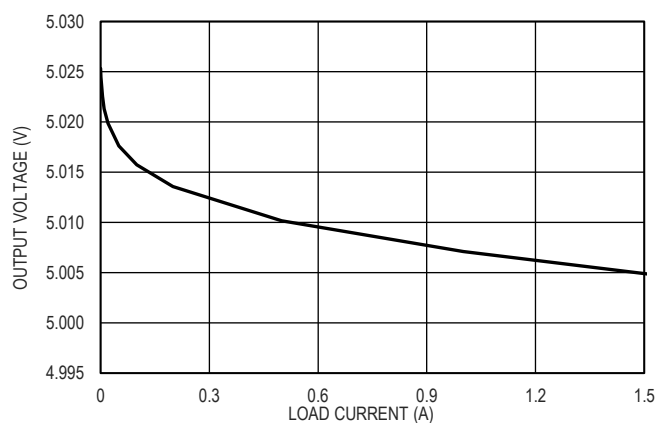


图 13. 5.0V 输出电压和负载电流的关系

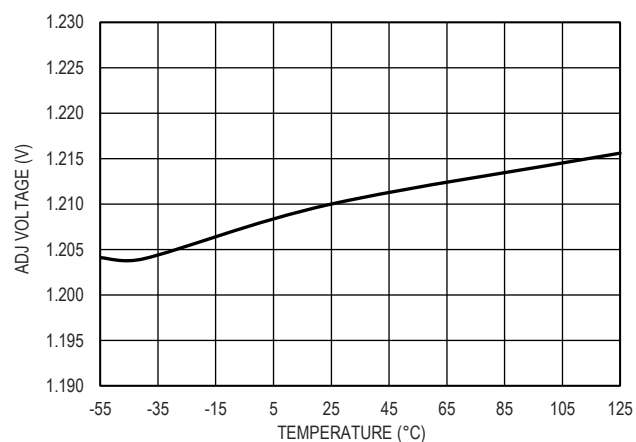


图 14. ADJ 引脚电压精度

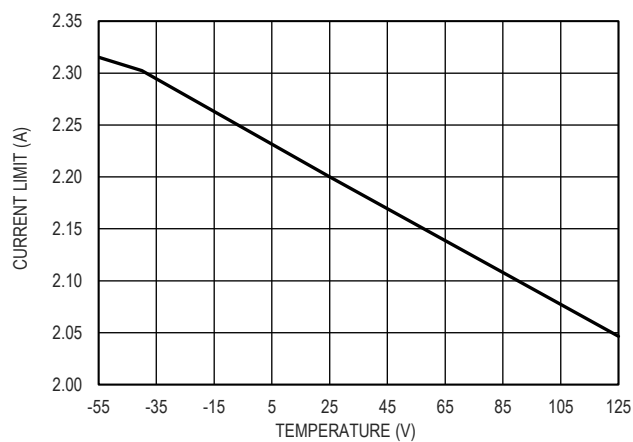


图 15. 输出限流值和温度的关系

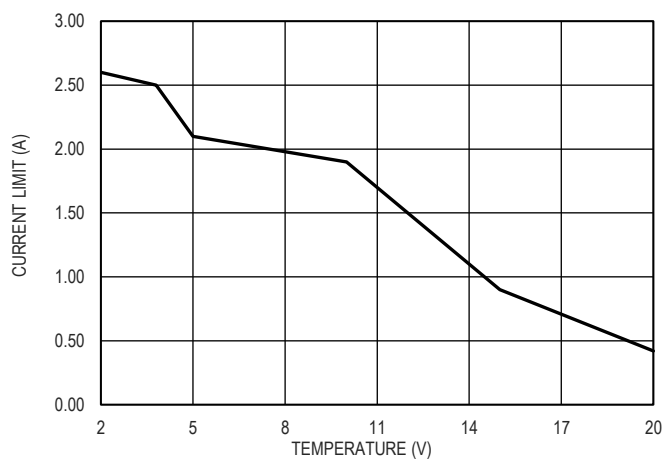


图 16. 输出限流值和输入输出压差的关系

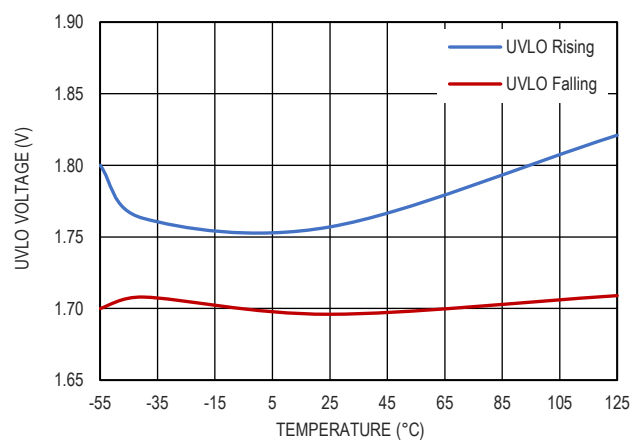
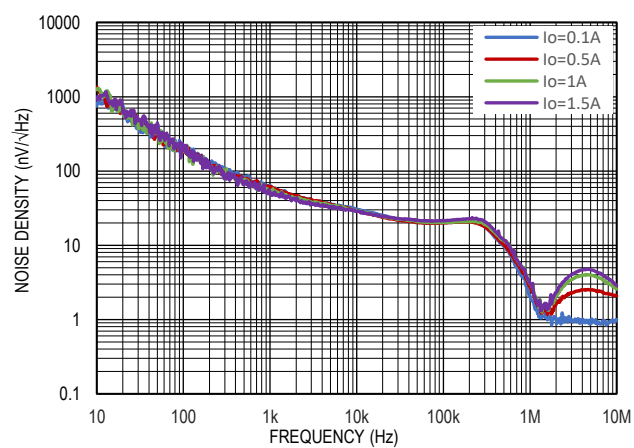
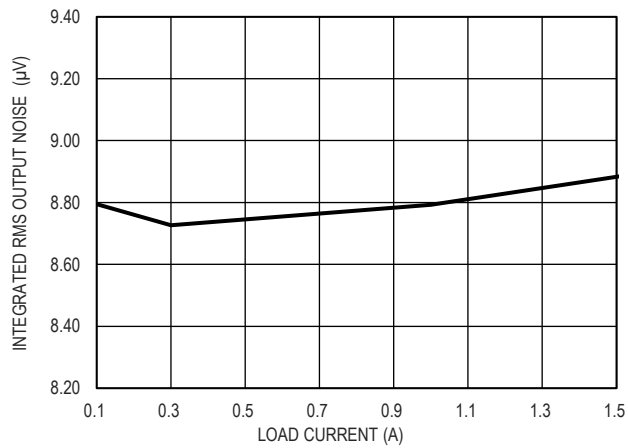
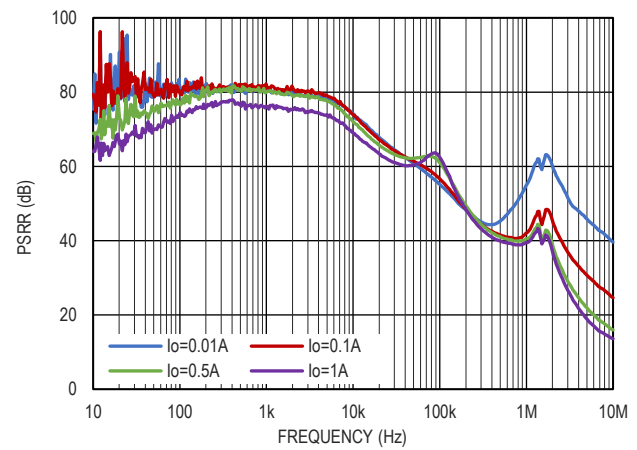
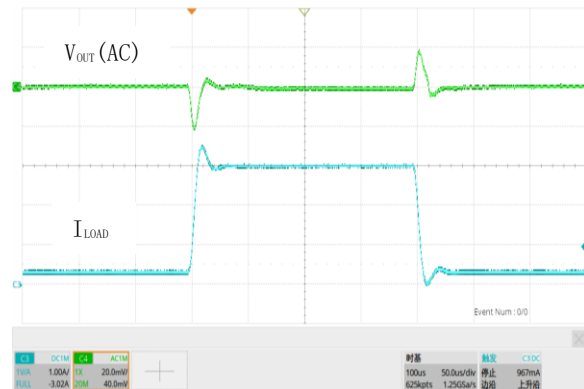


图 17. UVLO 阈值

图 18. 输出噪声谱密度,  $V_{IN}=5V$ ,  $V_{OUT}=3.3V$

图 19. 积分 RMS 输出噪声,  $V_{IN}=5V$ ,  $V_{OUT}=3.3V$ 图 20. 电源电压纹波抑制比,  $V_{IN}=5V$ ,  $V_{OUT}=3.3V$ 图 21. 软启动,  $V_{IN}=5.5V$ ,  $V_{OUT}=5.0V$ ,  $I_{OUT}=1.5A$ 图 22. 负载瞬态响应,  $V_{IN}=2.8V$ ,  $V_{OUT}=1.8V$ ,  $I_{OUT}=0.1A$  to  $1.5A$

## 工作原理

GM12041 系列是针对快速瞬态响应而优化的 1.5 A 低压差稳压器。该器件可在最大 270 mV 的压差电压下提供 1.5 A 负载电流。停机时，工作静态电流（1 mA）降至 1  $\mu$ A 以下。除了低静态电流外，GM12041 稳压器还具有多种保护功能，使其能够安全运行。

### 输出电压噪声

GM12041 稳压器设计用于在满负荷运行时，在 10 Hz 至 100 kHz 的带宽上提供低输出电压噪声。在该频率范围内，对于可调版本，使用电阻分压器产生更高的输出电压，输出电压噪声会相应增大。这导致 GM12041 在 10 Hz 至 100 kHz 带宽范围内的积分噪声为 9.8  $\mu$ V<sub>RMS</sub>，噪声在 3.3V 输出下增加到 27  $\mu$ V<sub>RMS</sub>，而固定输出版本的噪声变化较小。

如果不注意电路布局和测试，可能会测量到更高的输出电压噪声值。来自附近走线的串扰可能会在 GM12041 的输出上产生不必要的噪声。还必须考虑电源纹波抑制；GM12041 稳压器没有无限制的电源抑制，从而会将一小部分输入噪声传递到输出。

### 过载恢复

GM12041 具有安全工作区域保护。当输入到输出电压增加时，安全区域保护功能将降低电流限制，并将功率晶体管保持在所有输入到输出电压值的安全工作区域内。该保护设计用于在设备击穿之前的所有输入输出电压值下提供一定的输出电流。

当电源第一次接通时，随着输入电压的升高，输出跟随输入，允许稳压器启动到非常重的负载情况下。在启动过程中，随着输入电压的升高，输入到输出的电压差很小，允许稳压器提供较大的输出电流。对于高输入电压，可能会出现一个问题，即输出短路的消除后输出电压并未恢复。其他稳压器也表现出这种现象，因此这并非 GM12041 所独有。

当输入电压较高而输出电压较低时，输出负载较重时会出现问题。常见情况发生在短路消除后，或者在输入电压已接通后，将关机引脚拉高时。输出电压和负载可能在两点处与输出电流曲线相交。如果发生这种情况，稳压器有两个稳定的输出工作点。在这种情况下，可能需要将输入电源降到零，然后再次调高，使输出恢复。

### 欠压锁定 (UVLO)

UVLO 电路监视输入电压，以防止器件在  $V_{IN}$  高于  $V_{UVLO}$  之前导通。当  $V_{IN}$  低于锁定电压迟滞时，UVLO 电路还会禁用器件的输出。如果  $V_{IN}$  下降，UVLO 电路将被激活以禁用器件的输出。

### 过温保护 (OTP)

GM12041 实现了热关断保护。当结温 ( $T_J$ ) 超过 155°C（典型值）时，该器件将被禁用。当温度下降 15°C（典型值）时，稳压器会自动再次打开。

为了可靠运行，请将结温限制在最大 125°C。连续运行 GM12041 直至进入热关机状态或结温高于 125°C 会降低长期可靠性。

## 应用信息

GM12041 是一款高电流、低噪声、高精度、低压差线性稳压器，能够为 1.5A 供电，最大输出电压为 270mV。输入电压工作范围为 1.9V 至 20V。固定输出电压为 1.21V 至 5.0V。通过设置外部电阻，可调输出电压为 1.21V 至 20V。

### 输出电压设置

GM12041 的输出电压可以通过外部电阻器设置。输出电压由 R1 和 R2 的值决定，如图 23 所示。R1 和 R2 的值可通过以下公式计算。请注意，在关机时，输出被关闭，分压电阻器电流为零。

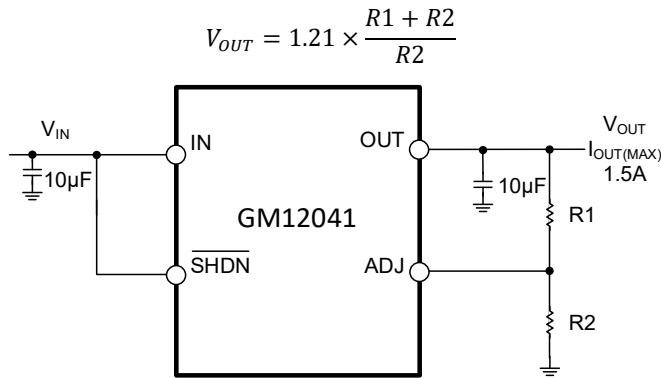


图 23. 由外部电阻决定的输出电压

### 电源建议

GM12041 器件设计用于在 1.9 V 至 20 V 的输入电压电源范围内工作。输入电压范围为器件提供了足够的裕量，以便获得稳定的输出。如果输入电源噪声很大，则具有低 ESR 的额外输入电容可能有助于改善输出噪声性能。

### 压差电压

压差是指在特定输出电流下工作时，IN 和 OUT 引脚之间的电压差。压差电压  $V_{DO}$  也可以表示为功率开关在特定输出电流下的压降，而功率开关完全在非饱和区域工作时，功率开关可以表征为电阻  $R_{DS(ON)}$ 。因此，压差可以定义为 ( $V_{DO} = V_{IN} - V_{OUT} = R_{DS(ON)} \times I_{OUT}$ )。对于正常工作，建议的 LDO 工作范围为 ( $V_{IN} > V_{OUT} + V_{DO}$ )，以获得良好的瞬态响应和 PSRR 性能。换句话说，在压差区域运行时，性能将严重下降。

### 输入和输出电容选择

GM12041 设计用于支持低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器。推荐使用 X7R、X5R 和 COG 级陶瓷电容器，因为它们在整个温度范围内具有良好的电容稳定性，而使用 Y5V 额定电容器则因电容变化较大而变得不正常。

但是，陶瓷电容会随工作电压和温度而变化，设计工程师必须了解这些特性。建议使用不低于 10μF (22μF 或更大的有效电容) 的电容器，以确保稳定性。PCB 走线阻抗也有助

于提高电容的稳定性。如果需要更大的电容 (大于 22μF) 请将额外的电容器放在 2 英寸之后，并使用小于 0.25 英寸的走线连接。选择输入电容是为了最大限度地减少负载电流阶跃期间的瞬态输入压降。对于一般应用，强烈建议使用至少 10μF 的输入电容来实现最小的输入阻抗。如果

GM12041 和输入电源之间的走线感应较高，则快速的负载瞬态变化可能会导致输入电压电平振铃，并超过绝对最大额定电压，从而损坏器件。增加更多的输入电容可以限制振铃，并使其不超过器件的绝对最大额定值。

将这些电容器放置在尽可能靠近引脚的位置，以优化性能并确保稳定性。

### 散热注意事项

热保护限制了 GM12041 的功耗。当功率开关上的功耗过大 ( $P_D = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{OUT}$ ) 导致工作结温超过 155°C 时，OTP 电路启动动态关断功能并关闭功率开关。结温冷却 15°C 后，功率开关再次导通。当输出发生短路时，GM12041 输出电压将关闭至零。这可降低芯片温度，并最终在发生输出短路时为用户提供最大的安全性。

结温不应超过绝对最大额定值下列出的绝对最大结温  $T_{J(MAX)}$ ，以避免对器件造成永久性损坏。最大允许功耗取决于 IC 封装的热阻、PCB 布局、周围气流速率以及结与环境温度之间的差异。最大功耗可以使用以下公式计算：

$$P_{D(MAX)} = (T_{J(MAX)} - T_A) / \theta_{JA}$$

其中  $T_{J(MAX)}$  是最大结温， $T_A$  是环境温度， $\theta_{JA}$  是结到环境热阻。

对于连续工作，绝对最大额定值指示的最大工作结温为 125°C。结邻环境热阻  $\theta_{JA}$ ，高度依赖于封装。对于 8 引脚 SOP-8 封装，标准 JEDEC 51-7 高有效导热四层测试板上的热阻  $\theta_{JA}$ ，为 46.4°C/W， $T_A = 25^\circ\text{C}$  时的最大功耗可以计算如下

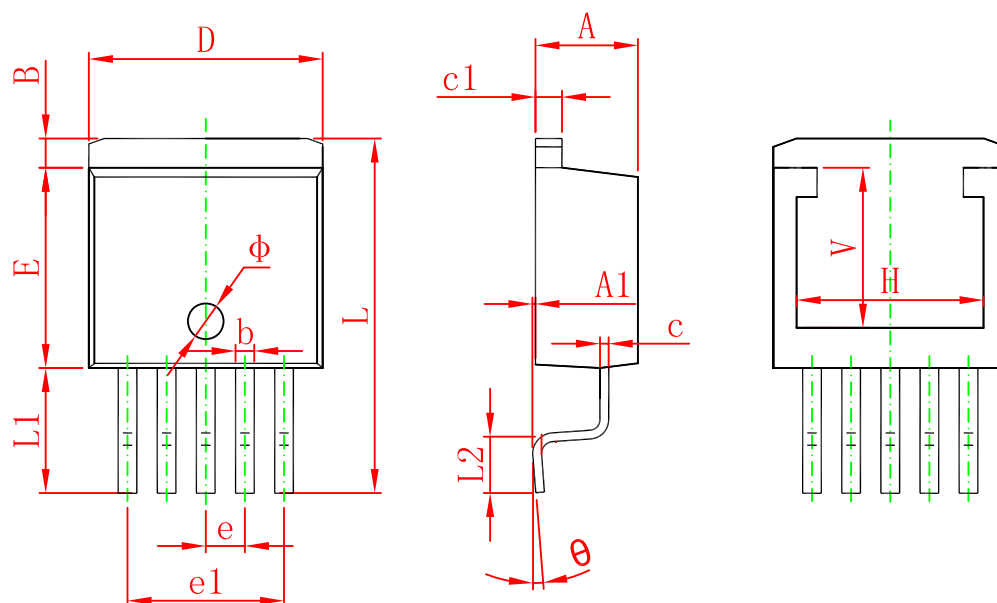
$$P_{D(MAX)} = (125^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}) / (46.4^\circ\text{C/W}) = 2.2\text{W}$$

最大功率耗散取决于固定  $T_{J(MAX)}$  的工作环境温度和热阻  $\theta_{JA}$ 。最大功耗将随着环境温度的升高而降低。

### 布局指南

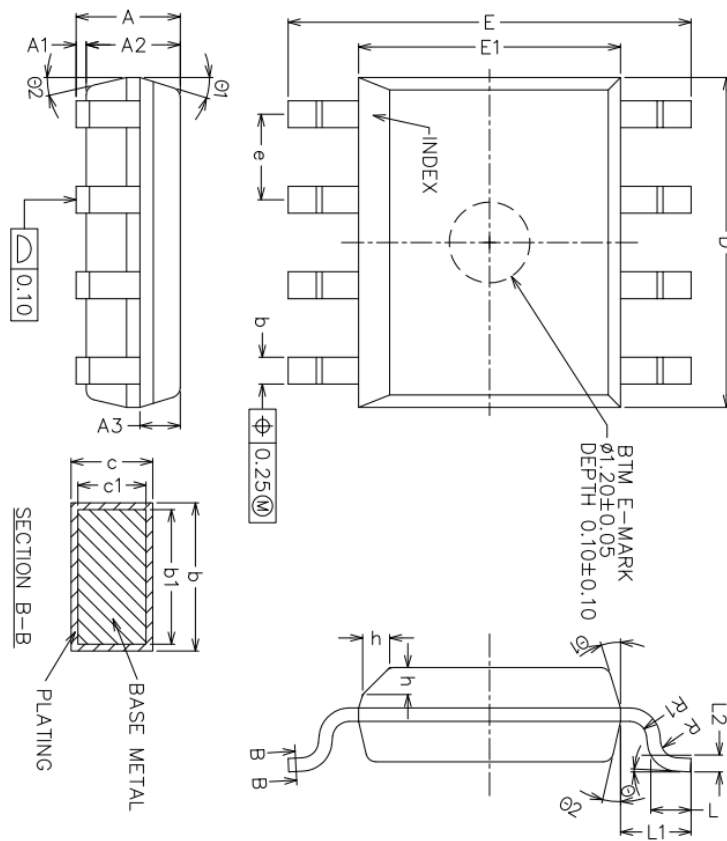
- 为了获得最佳性能，所有线路应尽可能短。
- 对输入、输出和接地使用宽导线或者敷铜，将寄生电气效应降至最低。
- 建议最小输出电容为 10μF，ESR 小于等于 3Ω，以防止振荡。首选 X5R 或 X7R 电介质。
- 将输出电容器尽可能靠近输出引脚。
- 暴露的散热焊盘应连接到一个较宽的接地层，以便有效散热。

## 外形尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.470	4.670	0.176	0.184
A1	0.000	0.150	0.000	0.006
B	1.480	1.680	0.058	0.066
b	0.710	0.910	0.028	0.036
c	0.310	0.530	0.012	0.021
c1	1.170	1.370	0.046	0.054
D	9.880	10.180	0.389	0.401
E	8.200	8.600	0.323	0.339
e	1.700 TYP.		0.067 TYP.	
e1	6.700	6.900	0.264	0.272
L	15.140	15.540	0.596	0.612
L1	5.080	5.480	0.200	0.216
L2	2.340	2.740	0.092	0.108
θ	0°	8°	0°	8°
φ	1.400	1.600	0.055	0.063
V	6.300 REF.		0.248 REF.	
H	7.800 REF		0.307 REF	

图 24. 5 引脚 TO-263



COMMON DIMENSIONS  
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	1.35	1.55	1.75
A1	0.10	—	0.25
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.50	0.60	0.70
b	0.38	—	0.47
b1	0.37	0.40	0.43
c	0.17	—	0.25
c1	0.17	0.20	0.23
D	4.80	4.90	5.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.17	1.27	1.37
L	0.45	0.60	0.80
L1	1.04REF		
L2	0.25BSC		
R	0.07	—	—
R1	0.07	—	—
h	0.30	0.40	0.50
$\theta$	0°	—	8°
$\theta 1$	15°	17°	19°
$\theta 2$	11°	13°	15°

图 25. 8 引脚 SOIC-8



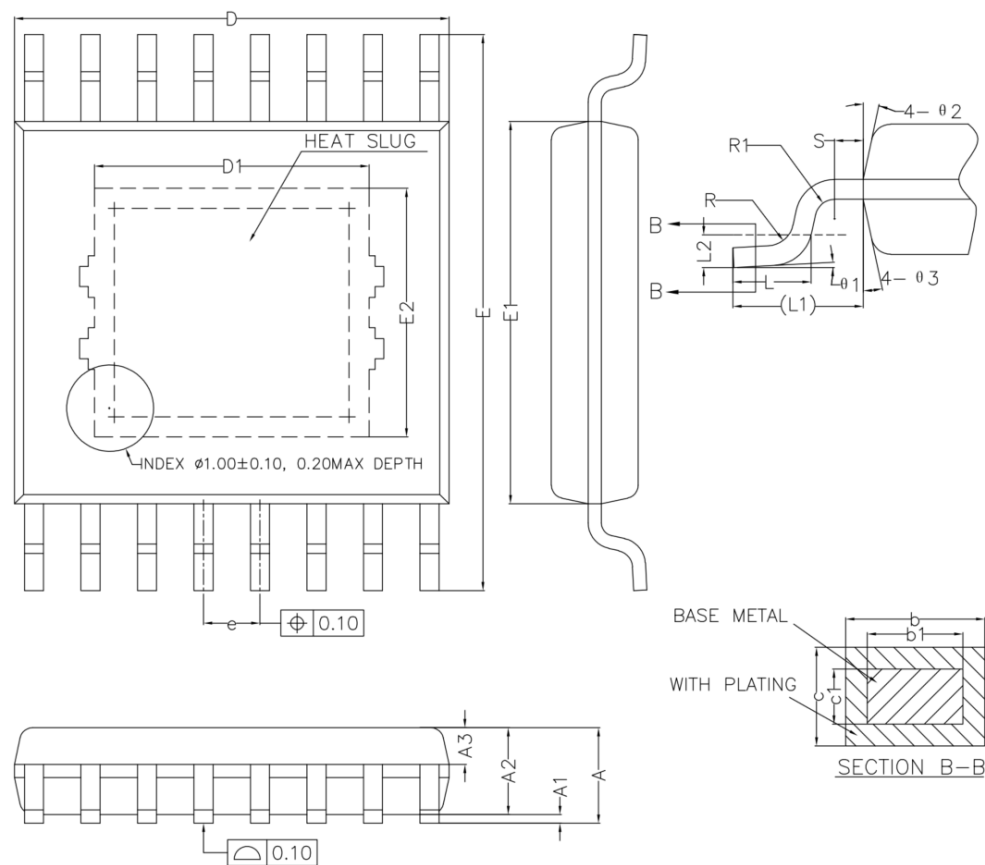
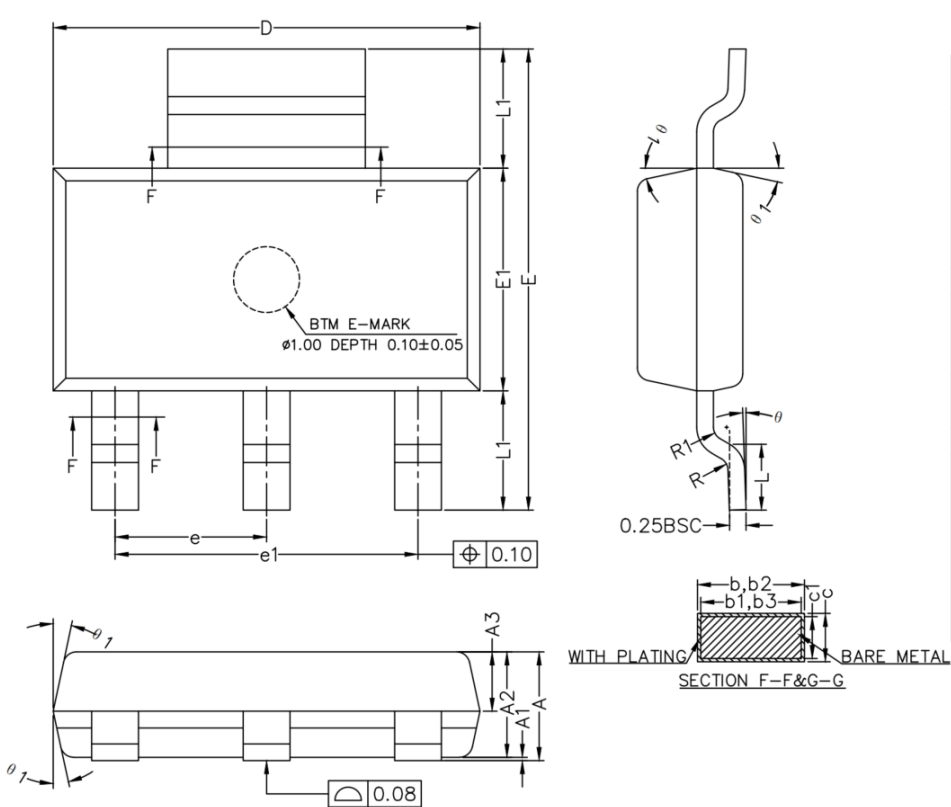


图 26.16 引脚 TSSOP



COMMON DIMENSIONS (UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)			
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.80
A1	0.02	—	0.10
A2	1.50	1.60	1.70
A3	0.80	0.90	1.00
b	0.67	—	0.80
b1	0.66	0.71	0.76
b2	2.96	—	3.09
b3	2.95	3.00	3.05
c	0.24	—	0.35
c1	0.23	0.25	0.30
D	6.43	6.48	6.58
E	6.80	7.00	7.20
E1	3.30	3.38	3.53
e	2.25	2.30	2.35
e1	4.50	4.60	4.70
L	0.80	1.00	1.20
L1	1.81REF		
R	0.10	—	—
R1	0.10	—	—
θ	0°	—	8°
θ 1	10°	12°	14°

图 27. 3 引脚 SOT-223



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.10
A1	0.05	0.10	0.15
A2	0.75	0.85	0.95
A3	0.30	0.35	0.40
b	0.25	—	0.38
b1	0.24	0.30	0.33
c	0.13	—	0.20
c1	0.13	0.15	0.16
D	2.90	3.00	3.10
D1	1.92	2.07	2.22
E	4.75	4.90	5.05
E1	2.90	3.00	3.10
E2	1.45	1.60	1.75
e	0.55	0.65	0.75
L	0.40	0.55	0.70
L1	0.95REF		
L2	0.25BSC		
R	0.07	—	—
R1	0.07	—	—
$\theta$	0°	—	8°
$\theta_1$	9°	12°	15°

图 28.8 引脚 MSOP

# 订购指南

型号 <sup>1</sup>	温度范围	封装描述	封装选项
GM12041AHZ-RL	-40°C 至 +125°C	TO-263, 1.21V ADJ 电压	H-5
GM12041MHZ-RL	-55°C 至 +125°C	TO-263, 1.21V ADJ 电压	H-5
GM12041AHZ-5-RL	-40°C 至 +125°C	TO-263, 5.0V SENSE 电压	H-5
GM12041ARDZ-R7	-40°C 至 +125°C	SOIC-8, 1.21V ADJ 电压	RD-8
GM12041MRDZ-R7	-55°C 至 +125°C	SOIC-8, 1.21V ADJ 电压	RD-8
GM12041ARDZ-1.5-R7	-40°C 至 +125°C	SOIC-8, 1.5V SENSE 电压	RD-8
GM12041ARDZ-1.8-R7	-40°C 至 +125°C	SOIC-8, 1.8V SENSE 电压	RD-8
GM12041ARDZ-2.5-R7	-40°C 至 +125°C	SOIC-8, 2.5V SENSE 电压	RD-8
GM12041ARDZ-3.3-R7	-40°C 至 +125°C	SOIC-8, 3.3V SENSE 电压	RD-8
GM12041ARDZ-5-R7	-40°C 至 +125°C	SOIC-8, 5.0V SENSE 电压	RD-8
GM12041AREZ-R7	-40°C 至 +125°C	TSSOP-16, 1.21V ADJ 电压	RE-16
GM12041MREZ-R7	-55°C 至 +125°C	TSSOP-16, 1.21V ADJ 电压	RE-16
GM12041AKCZ-1.5-R7	-40°C 至 +125°C	SOT-223, 固定输出电压 1.5V	KC-3
GM12041ARHZ-R7	-40°C 至 +125°C	MSOP-8, 1.2V ADJ 电压	RH-8

<sup>1</sup> Z = 符合 RoHS 标准的部件。